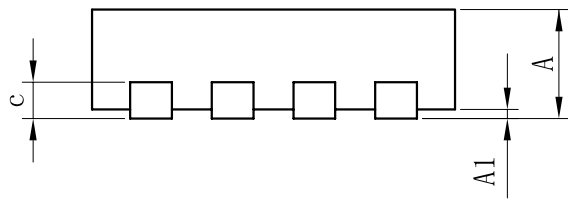


EXPOSED THERMAL  
PAD ZONE

BOTTOM VIEW



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	0.70	0.75	0.80
A1	—	0.02	0.05
b	0.18	0.25	0.30
c	0.18	0.20	0.25
D	1.90	2.00	2.10
D2	1.40	1.50	1.60
e	0.50BSC		
Nd	1.50BSC		
E	2.90	3.00	3.10
E2	1.50	1.60	1.70
L	0.30	0.40	0.50
h	0.20	0.25	0.30
载体尺寸 (mil)	67*75		

△	更改公司名称	李万霞	2011.7.5
△	更改公司名称	李新锋	2011.3.3
更改标记	更改内容	签名	日期

拟 制		复 审	
审 核		会 签	
制 图		标 准 化	
幅 面: A4		批 准	
参 考 图 号: JEDEC MO-229 (VCED-2)		比 例:	



华天科技（西安）有限公司 △△  
HuaTian Technology (Xi'an) CO., LTD

DFN8L (0203X0.75-0.50)  
产品外形图

图 号: HTFa008020301		
单 位	版 次	密 级
mm	2版	
第 1 张	共 1 张	

